



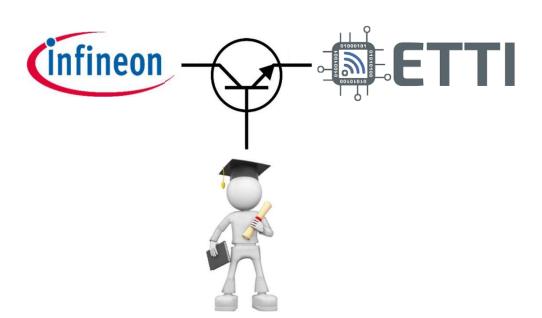
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București Facultatea E.T.T.I.

Anul universitar 2023-2024

Project 1

Proiectarea și realizarea unui generator de semnal de joasă frecvență

N=5



Coordonatori științifici:

Prof. dr. ing. Dragoş DOBRESCU

Prof. dr. ing. Vasile-Mădălin MOISE

Autor: Leoni Cesar-Emanuele Grupa 433B





Cuprins

| 1. | Int | troducere | 3 |
|----|-------|---|------|
| 2. | Ce | erințe de proiectare | 4 |
| 3. | Pr | oiectare | 5 |
| 3 | 3.1 9 | Schema bloc | 5 |
| 3 | 3.2 9 | Schema electrică | 6 |
| 3 | 3.3 [| Dimensionarea componentelor | 7 |
| 3 | 3.4 [| Demonstrație funcționare sigură a tranzistoarelor | 8 |
| 3 | 3.5 E | BOM (Bill of materials) | 9 |
| 4. | Sir | mulare | . 10 |
| 5. | PC | CB Layout | . 11 |
| 5 | 5.1 | Layer electric TOP | . 11 |
| 5 | 5.2 | Layer electric BOTTOM | . 11 |
| 5 | 5.3 | Layer neelectric Silk Screen Top | . 12 |
| 5 | 5.4 | Layer neelectric Solder Mask Top | . 12 |
| 5 | 5.5 | Layer neelectric Solder Paste Top | . 13 |
| 5 | 5.6 | Layer neelectric mecanic | . 13 |
| 5 | 5.7 | Mod de realizare | . 14 |
| 6. | Ma | anual de utilizare | . 15 |
| 7. | Со | oncluzii și perspective de dezvoltare | . 16 |
| 8. | Bik | bliografie | . 17 |





1. Introducere

Generatoarele de semnal cu joasă frecvență (LF) reprezintă dispozitive electronice proiectate pentru a produce semnale electrice cu frecvențe scăzute. În mod obișnuit, gama de frecvențe asociată semnalelor LF se situează între 30 kHz și 300 kHz. Aceste generatoare de semnal găsesc aplicații în diverse domenii, inclusiv electronică, comunicații, medicină și cercetare științifică. Iată câteva aspecte esențiale despre generatoarele de semnal cu joasă frecvență:

Principiul de funcționare: Aceste dispozitive operează pe baza unor componente electronice active, cum ar fi tranzistoare, diode sau circuite integrate.

Oscilatorul reprezintă componenta principală care generează semnalul de joasă frecvență. Acesta produce un semnal periodic atenuat, care poate fi ulterior amplificat și utilizat în diverse aplicații, cum ar fi:

- Comunicații: radio, sisteme de navigație, inclusiv sistemele LORAN (Long Range Navigation).
- Medicină: folosite în terapia cu unde de joasă frecvență pentru tratarea durerilor cronice și a altor afecțiuni.
- Știință: utile în experimente științifice care implică studiul comportamentului semnalelor electrice la frecvențe joase.
- Sisteme de securitate: detectarea intruşilor prin analiza modificărilor în câmpurile electromagnetice.

Inovațiile continue în tehnologia electronică aduc îmbunătățiri în performanța generatoarelor de semnal, contribuind la progresele din diverse domenii. Înțelegerea principiilor de funcționare, aplicațiilor și caracteristicilor tehnice ale acestor generatoare este esențială pentru integrarea eficientă în proiecte electronice și pentru a beneficia de potențialul lor într-o varietate de contexte de utilizare.

În cadrul acestui proiect, s-a dezvoltat un generator de joasă frecvență care generează trei tipuri de semnale: dreptunghiulare, triunghiulare și sinusoidale, toate sub formă de semnale electrice. Acest circuit, construit pe mai multe etaje (amplificator operațional, etaj de amplificare în tensiune, etaj de amplificare în curent clasa AB), produce un semnal dreptunghiular, iar prin filtrare rezultă și celelalte forme de undă.





2. Cerințe de proiectare

Să se proiecteze **generator de semnal de joasă frecvență** având următoarele caracteristici:

- Tensiunea de alimentare: 9+N [V];
- Impedanța de sarcina pur rezistiva având valoarea 200·N [2];
- Forma de undă: dreptunghiulară, triunghiulară și sinusoidală;
- Frecvență reglabilă: fmin =50N [Hz]; fmax =5+N [kHz];
- Amplitudinea semnalului reglabilă 10 mV-N V;

Se va utiliza miniumum o sursa de curent constant pentru polarizarea tranzistoarelor ce amplifică;

Pentru tehnologia SMT & PCB, circuitul va fi realizat sub forma unui modul electronic a cărui structură de interconectare (PCB) va respecta următoarele cerințe de proiectare:

- Dimensiunile PCB: 40mm x 40mm;
- Material FR4, **dublu strat/** grosimea foliei de cupru 18 μ m, grosimea plăcii 1,5 mm;
- Toate componentele se vor plasa pe faţă superioară a plăcii, TOP;
- Componente pasive SMD chip 0805;
- Se pot folosi numai tranzistoare bipolare şi TEC-MOS în capsule SMD (SOT 23, D-PAK). Tranzistoarele TEC-J pot fi utilizate numai dacă se justifică necesitatea acestora.
- Puncte de test: pătrate, maxim 5 justificate de planul de testare;

Cerințele de proiectare urmăresc cunoașterea, respectarea și aplicarea standardelor IPC din industria electronică în cadrul realizării modulului electronic pentru Proiectul 1, după cum urmează:

IPC-2221A, "Generic Standard on Printed Board Design", privind rutarea traseelor conductoare, spațierea între conductoare, dimensiunile pad-urilor pentru componentele SMD, prezența marcării și orientarea simbolurilor, prevederea punctelor de test și prevederea punților termice (unde este cazul);

IPC-7527, "Requirements for Solder Paste Printing", pentru operația de depunere a pastei de contactare;

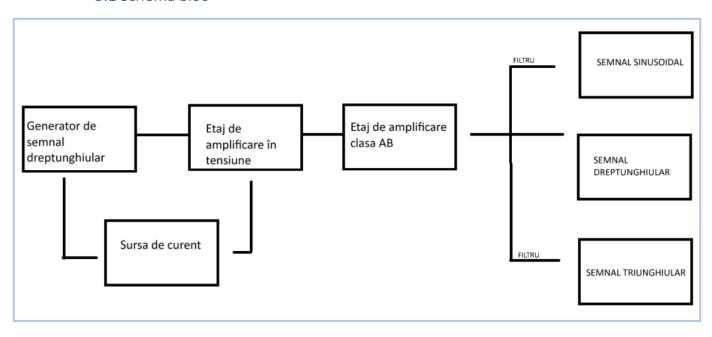
IPC-A-610, "Acceptability of Electronic Assemblies", pentru validarea operațiilor de plasare a componentelor și contactare propriu-zisă în vederea acceptabilității modulului electronic asamblat.



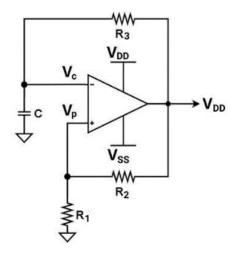


3. Proiectare

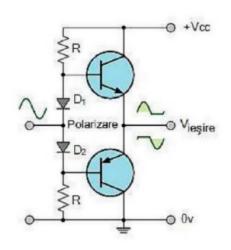
3.1 Schema bloc



Generator de semnal dreptunghiular



Etajul de amplificare clasa AB



Filtru Trece Jos (FTJ)

U_i(t)

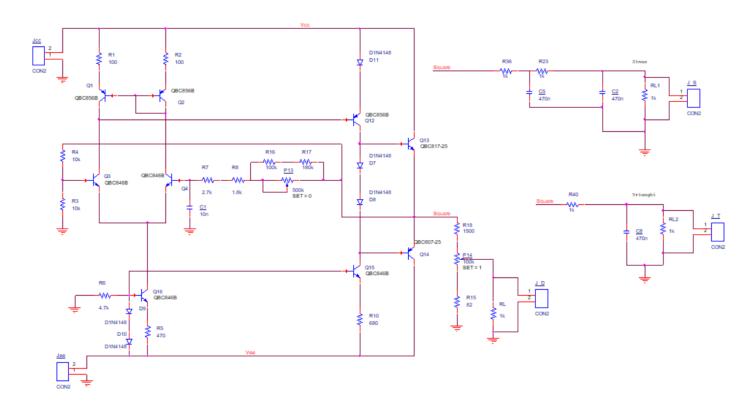
C
U_e(t)

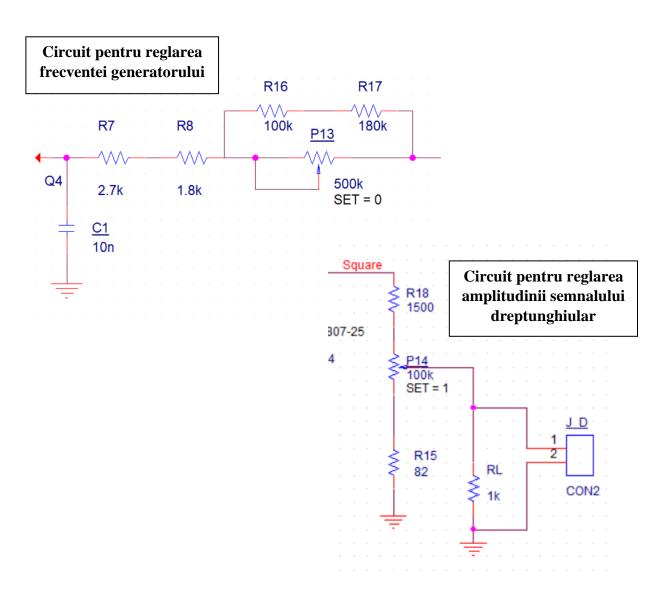
 \mathbf{R}





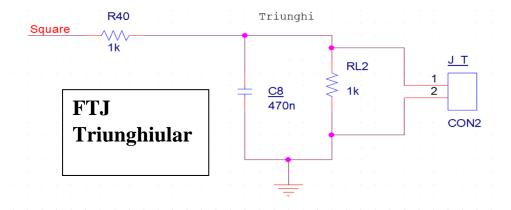
3.2 Schema electrică

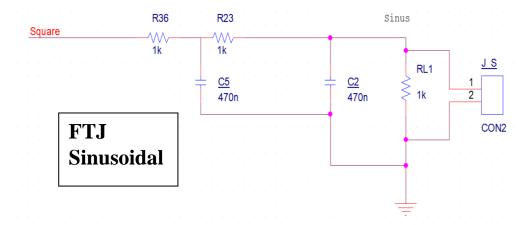












3.3 Dimensionarea componentelor

Conform cerințelor de proiectare, pentru **N=5**, generatorul va avea următorii parametri:

Tensiunea de alimentare: 14 V

Impedanța de sarcină pur rezistivă având valoarea: 1KΩ

Frecvență reglabilă: fmin =250 Hz, fmax =10 kHz Amplitudinea semnalului reglabilă: 10 mV-5 V

Am scris și folosit un **cod de c++** pentru găsirea valorilor optime ale rezistențelor și condensatoarelor pentru valorile date conform cerințelor de proiectare. Valorile au fost alese astfel încât o cursă întreagă pentru fiecare potențiometru să acopere cel puțin intervalul cerut, însă fără a-l depăși cu mult. Practic am ales valorile cele mai apropiate de intervalul cerut, mai mari decât acel interval.

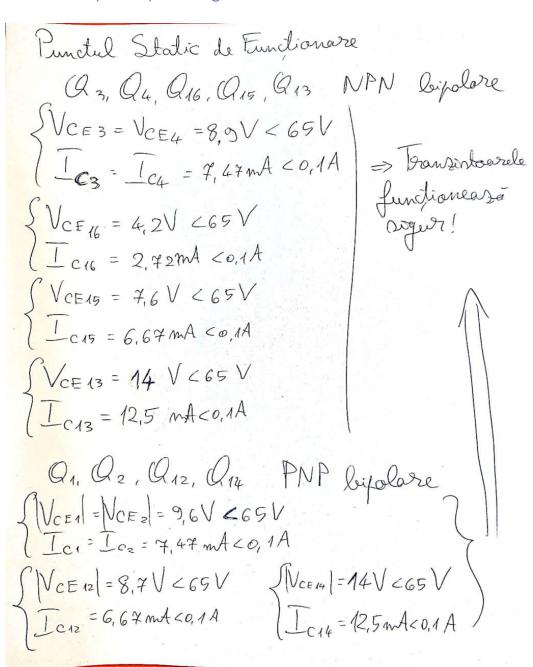




Spre exemplu, pentru potentiometrul de reglare a frecvenței, o parte din cod arata astfel:

double fmin=1/(2*(R1+(R2*Rpot)/(R2+Rpot))*C*log(3)); double fmax=1/(2*R1*C*log(3)); //potențiometrul în scurt //R1 e rezistența în serie cu P, iar R2 cea în paralel //am ales această configurație pentru o gamă mai largă de rezistențe echivalente

3.4 Demonstrație funcționare sigură a tranzistoarelor







3.5 BOM (Bill of materials)

| Nr. Crt. | Nume | Catalog | Cod distrib | Nume prod | Prod | Clasă | Cantitate |
|----------|--|---------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| 1 | 82 | (LINK) | SMD0805-82R-5% | WF08P820JTL | WALSIN | rezistor | 1 |
| 2 | 100 | (LINK) | SMD0805-100R-5% | 0805S8J0101T5E | ROYAL OHM | rezistor | 2 |
| 3 | 470 | (LINK) | SMD0805-470R-5% | 0805S8J0471T5E | ROYAL OHM | rezistor | 1 |
| 4 | 680 | (LINK) | SMD0805-680R-5% | 0805S8J0681T5E | ROYAL OHM | rezistor | 1 |
| 5 | 1k | (LINK) | SMD0805-1K-5% | 0805S8J0102T5E | ROYAL OHM | rezistor | 6 |
| 6 | 1.5k | (LINK) | SMD0805-1K5-5% | WF08P152JTL | WALSIN | rezistor | 1 |
| 7 | 1.8k | (LINK) | SMD0805-1K8-5% | 0805S8J0182T5E | ROYAL OHM | rezistor | 1 |
| 8 | 2.7k | (LINK) | SMD0805-2K7-5% | 0805S8F2701T5E | ROYAL OHM | rezistor | 1 |
| 9 | 4.7k | (LINK) | SMD0805-4K7-5% | 0805\$8J0472T5E | ROYAL OHM | rezistor | 1 |
| 10 | 10k | (LINK) | SMD0805-10K-5% | 0805S8J0103T5E | ROYAL OHM | rezistor | 2 |
| 11 | 100k | (LINK) | SMD0805-100K-5% | 0805S8J0104T5E | ROYAL OHM | rezistor | 1 |
| 12 | 180k | (LINK) | SMD0805-180K-5% | 0805S8J0184T5E | ROYAL OHM | rezistor | 1 |
| 13 | 100k | (LINK) | TS53YL104MR10 | TS53YL104MR10 | VISHAY | potențiometru | 1 |
| 14 | 500k | (LINK) | 3314G-1-504E | 3314G-1-504E | BOURNS | potențiometru | 1 |
| | TOTAL - Componente pasive (rezistoare de valori fixe și reglabile) | | | | | | |
| 15 | 10nF | (LINK) | CL21B103KBANNND | CL21B103KBANNND | SAMSUNG | condensator | 1 |
| 16 | 470nF | (LINK) | CC0805MRY5V8474 | CC0805MRY5V8BB474 | YAGEO | condensator | 3 |
| | TOTAL - Componente pasive (condensatoare) | | | | | | |
| 17 | 4148 | (LINK) | 1N4148-0805 | CD4148WS(0805C) | DC Components | diodă pn | 5 |
| 18 | PNP | (LINK) | BC856B | BC856B | DIOTEC | ranzistor bipola | 3 |
| 19 | NPN | (LINK) | BC846B | BC846B | DIOTEC | ranzistor bipola | 4 |
| 20 | NPN | (LINK) | BC817-25-DIO | BC817-25-DIO | NXP | ranzistor bipola | 1 |
| 21 | PNP | (LINK) | BC807-25-DIO | BC807-25-DIO | NXP | ranzistor bipola | 1 |
| | TOTAL - Componente semiconductoare (tranzistoare bipolare și cu efect de câmp, diode, LED, etc.) | | | | | | |
| 98 | Conn2p | (LINK) | ZL301-40P | ZL301-40P | NINIGI | ni, pas 2,54mm | 1 |
| | Total - Conectică, sigurante fuzibile, etc. | | | | | | 1 |
| | | | · | general | | | 40 |





4. Simulare

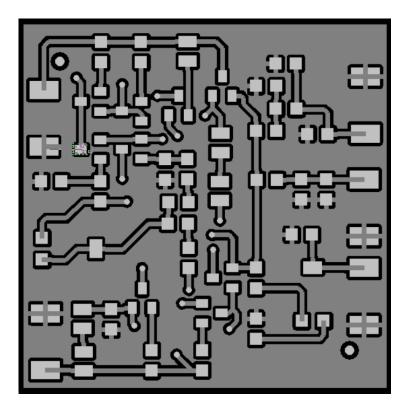




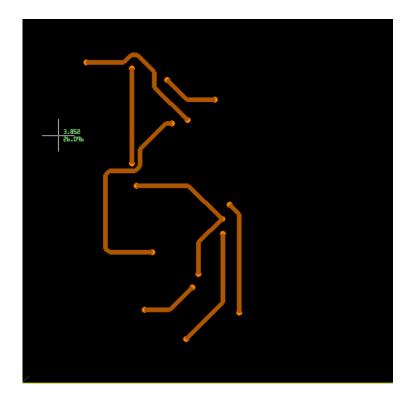


5. PCB Layout

5.1 Layer electric TOP



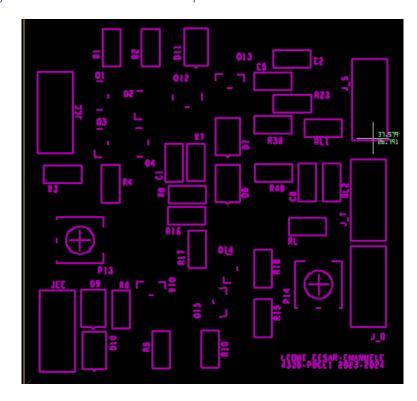
5.2 Layer electric BOTTOM



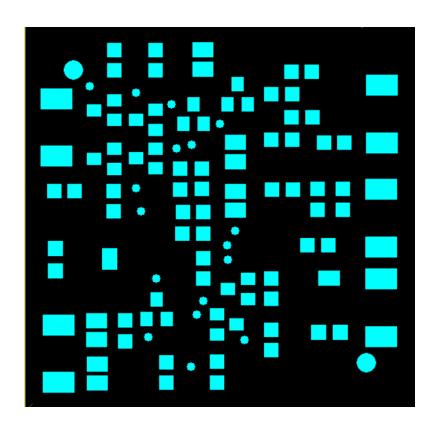




5.3 Layer neelectric Silk Screen Top



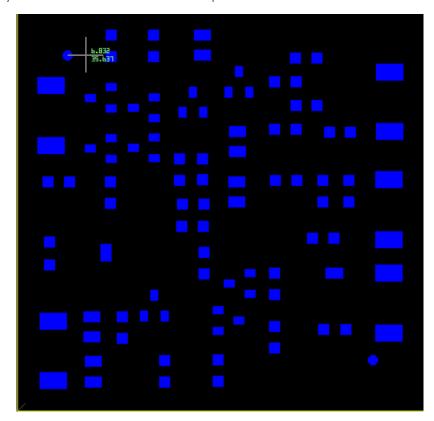
5.4 Layer neelectric Solder Mask Top



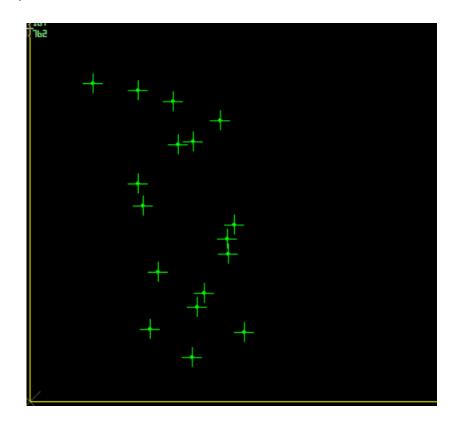




5.5 Layer neelectric Solder Paste Top



5.6 Layer neelectric mecanic







5.7 Mod de realizare

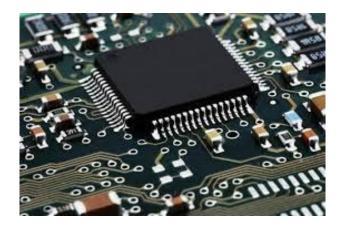
Tehnica de asamblare **SMT** (Surface Mounted Technology) reprezintă o metodă modernă și eficientă de asamblare a componentelor electronice pe placa de circuit (PCB), eliminând necesitatea utilizării orificiilor traversante.

SMT este o tehnologie avansată, în care componente precum rezistențe, condensatoare și alte elemente sunt montate direct pe suprafața PCB-ului. În comparație cu tehnica THT, SMT oferă avantaje semnificative, inclusiv dimensiuni reduse ale componentelor și o densitate mai mare a circuitelor.

După amplasarea manuală sau automată a componentelor SMT pe placa de circuit, există mai multe metode de lipire utilizate:

- **Reflow**: Acest proces implică aplicarea unui strat subțire de pastă de lipit pe zonele de contact ale componentelor SMT. Placa este apoi încălzită într-un cuptor de reflow, unde lipirea se activează și atașează componentele la suprafața PCB-ului.
- **Lipirea cu ultraviolete** (UV): În această metodă, lipirea este realizată prin expunerea pastei de lipit la lumina ultravioletă. Procesul oferă o legătură solidă și eficientă între componente și PCB.
- **Lipirea cu laser**: Tehnica utilizează un laser pentru a activa și solidifica pasta de lipit. Aceasta oferă o precizie sporită și controlează mai bine cantitatea de material de lipit utilizat.

SMT aduce beneficii semnificative, inclusiv o densitate crescută a circuitelor, dimensiuni reduse ale produselor, și o eficiență sporită în procesul de asamblare. În comparație cu THT, SMT este ideală pentru producția în serie și pentru produsele care necesită un design compact și o performanță superioară.







6. Manual de utilizare

Conectare Sursă de Alimentare (14V):

Conectați sursa de alimentare la placa de circuit, asigurându-vă că polaritatea este corectă.

Verificați dacă tensiunea de alimentare este în intervalul specificat pentru proiect.

Reglare Frecvență:

Utilizați potențiometrul de reglare pentru a ajusta frecvența dorită.

Începeți cu o frecvență mai mică și măriți-o treptat pentru a testa funcționarea.

Selectare Formă de Undă:

Utilizați comutatorul dedicat pentru a selecta forma dorită de undă: dreptunghiulară, triunghiulară sau sinusoidală.

Ajustare Nivel leşire:

Folosiți potențiometrul de control al nivelului pentru a seta amplitudinea semnalului la nivelul dorit.

Testați semnalul cu un dispozitiv de măsurare sau un osciloscop.

Utilizare și Experimentare:

Conectați generatorul de semnale la alte dispozitive electronice pentru a testa și a experimenta cu diverse aplicații.

Explorează posibilitatea modulării sau sincronizării semnalului în funcție de necesitățile tale.

Întreținere și Depozitare:

Păstrați placa de circuit și componentele într-un loc uscat și ferit de praf.

Verificați periodic onexiunile și asigurați-vă că nu există componente deteriorate.

Sfaturi de Siguranță:

Respectați întotdeauna limitele de tensiune specificate în proiect.

Deconectați sursa de alimentare înainte de a face orice modificare sau ajustare





7. Concluzii și perspective de dezvoltare

Concluzii

În concluzie, generatorul de semnale se evidențiază prin performanța sa fiabilă și versatilitatea în generarea semnalelor electrice. Calitatea semnalelor și ușurința de utilizare îl fac potrivit pentru diverse aplicații, de la testarea echipamentelor la experimentele științifice și utilizarea în comunicații.

Perspective de Dezvoltare:

Pentru a rămâne în pas cu evoluția tehnologică și pentru a satisface cerințele în continuă schimbare, luăm în considerare următoarele direcții de dezvoltare:

Extinderea Gamei de Frecvențe: Investigarea posibilităților de a extinde gama de frecvențe pentru a acoperi nevoi din ce în ce mai complexe.

Integrarea de Funcții Avansate: Adăugarea de funcționalități avansate, cum ar fi modularea digitală sau interfața de utilizator mai avansată.

Optimizare Energetică: Cercetarea și implementarea de tehnologii pentru o eficiență energetică sporită.





8. Bibliografie

- 1. National Audio Radio Handbook, National Semiconductor Corporation, Martin Giles, Dennis Bohn, K. H. Chiu, Gene Garrison, William Gross, Steve Hobrecht, Wong Hee, Tim D. Isbell, Kerry Lacanette, John Maxwell, Thomas B. Mills, Ron Page, Tim Regan, Don Sauer, Jim Sherwin, Tim Skovmand, John Wright, Milt Wilcox, anul 1980
 - 2. Negative-Feedback Tone Control, de P. J. Baxandall, Wireless World, Octombrie 1952
 - 3. Baxandall tone control revisited, de M. V. Thomas, Wireless World, Septembrie 1974
- 4. Audio Tone Control Using The TLC074 Operational Amplifier Application Report, Texas Instruments, Ianuarie 2000
 - 5. Note de curs, Circuite electronice fundamentale, Prof. dr. ing. Dragos Dobrescu, 2023
 - 6. Anexe, Proiect 1 2023-2024